

Neu



Fast-Bond Montážne lepidlo

rýchlotuhnúce, silne priľnavé, neutrálny zápach

WEICON Fast-Bond je rýchlotuhnúce, univerzálne použiteľné jednozložkové montážne lepidlo na báze polyuretánu.

Priľne takmer na všetky podklady, odoláva poveternostným vplyvom, nestárne a preto spája bez problémov všetky materiály vo vonkajšom a vnútornom prostredí.

MDF, drevo, lepenka, dýha, sádkokartón, betón, mramor, prírodný a umelý kameň, keramika, sádra, kovy, tvrdá pena (napr. polystyrén) ako aj mnohé plasty (okrem PE, PP, PTFE), tieto materiály je možné spolu a navzájom spájať.

Tieto vlastnosti je preto možné využiť vo všetkých oblastiach priemyslu a remeselníctva:

- lepenie soklových líšt
- fixovanie stupní schodíšť
- glejenie*1 zárubní, dvier a okien
- montáž zábradlí
- lepenie rohových líšt a spojov
- fixácia izolačných materiálov, napr. dosiek odolných pare
- lepenie kovových úchytiak
- montáž kanálov pre elektr. vedenia v odlahe, v stenách
- fixovanie káblových a hadicových úchytiak
- fixovanie kovových zárubní
- lepenie hmoždeniek do stien

WEICON Fast-Bond montážne lepidlo je pastovité, vyrovnáva nerovnosti povrchu, vyplňuje medzery. Neobsahuje silikon a rozpúšťadlá, vytvrdne bez zápachu a zmeny objemu, možné je lakovanie a natieranie.

Technické údaje:

Chemický základ	polyurethan
Farba	svetlá béžová
Hustota	1,50 g/cm ³
Viskozita	pastös
Objem/balenie	310 ml/PE-kartuša
Teplotný rozsah odolnosti	-30°C bis +100°C
Teplná odolnosť lepeného spoja podľa WATT 91:	+90°C
Povrvcové zaschnutie*	ca. 10 Minuten
Pevnosť na ručnú manipuláciu*	ca. 45 Minuten
Rýchlosť tvrdnutia hmoty*	ca. 3 mm/24 h
Pevnosť v ťahu podľa DIN EN 204	ca. 10 N/mm ²
Vode odolné glejenie podľa DIN EN 204	D4
Spracovateľnosť pri teplote	+5°C bis +35°C
Systém vytvrdnutia	zo vzdušnej vlhkosti
Skladovanie	chlad (+5°C až +25°C) a sucho, chrániť pred teplotami nad +40°C
Doba skladovania	12 mesiacov v neotvorenom balení

* Vode odolné glejenie podľa DIN EN 204 D4

* Normálna klíma +23°C a 50% relatívna vlhkosť (DIN 50014-23/50-2)



lepenie soklových líšt



fixovanie plastovej hmoždenky do pórobetónu



lepenie drevených rámov



fixovanie rozvodnej krabice na drevenom hranole

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsgebühren und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erreicht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Váš odborný predajca:

WEICON - v Slovenskej republike predaj a poradenstvo:
Prevádzka: ALTIS, Langsfeldova 3, 036 01 Martin

Tel.: +421(0) 43 / 43 00 530
Tel: +421(0) 43 / 42 20 258
Fax: +421(0) 43 / 42 20 258

www.weicon-sk.sk
eMail:altis-weicon@nextra.sk

New



Fast-Bond Assembly Adhesive

fast-curing, high adhesive force, neutral in odour

WEICON Fast-Bond je rýchlotuhnúce, univerzálne použiteľné jednodnozložkové montážne lepidlo na báze polyuretánu.

It adheres to nearly all surfaces, is weathering and ageing resistant and, therefore, suitable for effective in-house or outside bonding applications with nearly all materials.

Plates of MDF or wood, flake or gypsum plaster boards, concrete, marble, natural or artificial stone, ceramic, gypsum, metals and expanding foams (e.g. polystyrene) as well as many plastics (besides PE, PP, PTFE) can be bonded to themselves and among each other.

Due to these characteristics, numerous applications in craft and industry are possible:

- bonding of mopboards
- fixing of stairs
- gluing*¹ of window and door cases
- mounting of handrails
- bonding of corner clips
- fixing of insulating material, e.g. insulating boards
- bonding of metal thresholds
- fastening of cable conduits to walls or floors
- fixing of cable or tube clips
- fixing of metal frames
- bonding of pegs inside walls

WEICON Fast-Bond Assembly Adhesive is pasty and levels out unevenness (gap-levelling). It is free of silicone and solvents, overpaintable, non-shrinking and neutral in odour when curing.

Technical data:

Chemical basis:	Polyurethane
Colour:	beige-white
Density:	1,50 g/cm ³
Viscosity:	pasty
Content/Packaging:	310 ml/PE cartridge
Temperature resistance:	-30°C to +100°C
Heat resistant bonding acc. to WATT 91:	+90°C
Skin-over time*:	approx. 10 minutes
Handling strength*:	approx. 45 minutes
Cure speed*:	approx. 3 mm/24 h
Tensile strength acc. to DIN EN 204:	approx. 10 N/mm ²
Waterproof gluing cc. to DIN EN 204:	D4
Processing temperature:	+5°C to +35°C
Curing system:	moisture cure
Storage:	cool (+5°C to +25°C) and dry, protect from temperatures exceeding +40°C
Shelf life with room temperature:	12 months in unopened cartridge

*1 Waterproof gluing according to DIN EN 204 D4

* Standard climate: +23°C and 50% relative humidity of air (DIN 50014-23/50-2)



Lepenie tvrdého polystyrénu na pórobetón



Nalepenie držiaka na rúčku do pórobetónu



Lepenie polystyrénu na drevotrieskovú dosku



Montáž kanálov na elektrické vedenie na ťažkoprístupnom mieste

Any product specifications and recommendations given herein must not be seen as guaranteed product characteristics. They are based on our laboratory tests and on practical experience. Since individual application conditions are beyond our knowledge, control and responsibility, this information is provided without any obligation. We do not warrant the continuous high quality of our products being used in accordance with and subject to our General Sales Conditions. However, own adequate laboratory and practical tests to find out if the product in question meets the requested properties are recommended. A claim cannot be derived from them. The user bears the only responsibility for non-appropriate or other than specified applications.

Distributed by: